

AGENDA 1. TAG

VORLÄUFIG
STAND KW 7

SICK VERPACKUNGSTAGE 2020 | NIEDERNBERG

Künstliche Intelligenz - Der Wandel hat längst begonnen

16. und 17. September 2020

SICK
Sensor Intelligence.

Mittwoch, 16. September

Uhrzeit	Titel und Referent
ab 12.00 Uhr	Wir laden Sie herzlich zu einem Welcome Lunch ein.
12.30 – 12.45 Uhr	Begrüßung & Eröffnung der Veranstaltung Dr. Thomas Höfling SICK Vertriebs-GmbH
12.45 – 13.00 Uhr	Anmoderation Winfried Batzke dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V.
13.00 – 14.00 Uhr	Key Note Prof. Dr. Antonio Krüger Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
14.00 – 14.45 Uhr	KI - Powered manufacturing efficiency Dr. Christian Schlögel CDO Körber Group
14.45 – 15.15 Uhr	Kaffeepause
15.15 – 16.00 Uhr	Vortragstitel Referent Unternehmen
16.00 – 16.45 Uhr	Künstliche Intelligenz und Robotics in der Verpackungstechnik Volker Haaf Gerhard Schubert GmbH
16.45 – 17.30 Uhr	Künstliche Intelligenz - Deep Learning Initiative im Hause SICK Andreas Behrens SICK AG
17.30 – 17.45 Uhr	Zusammenfassung - 1. Tag Winfried Batzke dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V.
ab 19.00 Uhr	Abendevent

AGENDA 2. TAG

VORLÄUFIG
STAND KW 7

SICK VERPACKUNGSTAGE 2020 | NIEDERNBERG

Künstliche Intelligenz - Der Wandel hat längst begonnen

16. und 17. September 2020

SICK
Sensor Intelligence.

Donnerstag, 17. September

Uhrzeit	Titel und Referent
08.30 – 08.45 Uhr	Anmoderation Winfried Batzke dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V.
08.45 – 09.30 Uhr	Der Weg von Condition Monitoring zu Predictive Maintenance Dr. Marius Grathwohl MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
09.30 – 10.15 Uhr	Vorhersage von Betriebsfehlern an Maschinen Patrick Wieber Heidelberger Druckmaschinen AG
10.15 – 10.45 Uhr	Kaffeepause
10.45 – 11.30 Uhr	Vortragstitel Referent Unternehmen
11.30 – 12.15 Uhr	Vortragstitel Referent Unternehmen
12.15 – 12.30 Uhr	Zusammenfassung - 2. Tag Winfried Batzke dvi Deutsches Verpackungsinstitut e.V.
12.30 – 13.15 Uhr	Mittagessen